

基板用端子台 LSF-SMD 3.50 リール梱包のポケット幅 変更のお知らせ

拝啓

貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、弊社プリント基板用端子台 LSF-SMD 3.50/03/180 SN BK RL(品番:1250370000)」のリール梱包仕様を変更させていただく事となりました。

今回の変更は、リール梱包のポケット内寸を小さくするものであり、これにより製品がポケット内でより安定し、正確な位置決めが可能となります。なお、リール梱包自体の外寸やピッチ、製品自体の外形寸法、電氣的仕様、品番、型式などの変更はなく、現在設計されている基板レイアウトやはんだプロファイルへの影響はありません。

現在該当製品をご利用中のお客様には、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

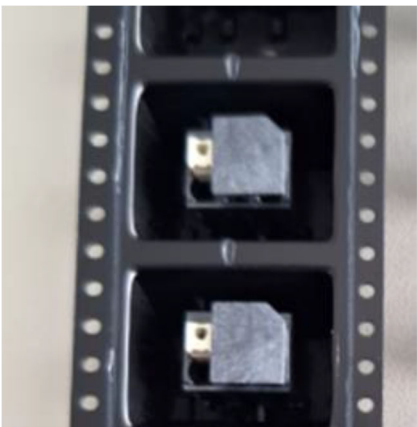
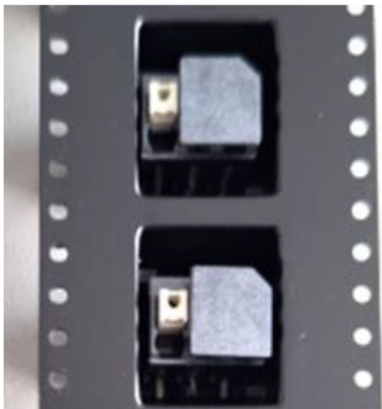
■ 対象製品シリーズ:

品番:1250370000

型式:LSF-SMD 3.50/03/180 SN BK RL

■ 変更内容:

- リール梱包のポケット内寸のみが小さくなります

旧リール梱包のポケット内寸	新リール梱包のポケット内寸
	

■ 対応時期

本通知発行時点より即時適用となります。

※ 新規注文分はすべて新しいテープで出荷されます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 事業推進部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL: 03-6711-5302 FAX : 03-6711-5333
E-mail: infojapan@weidmueller.com
<https://www.weidmuller.co.jp>